

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

## 合肥晶合集成电路股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-012

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国金证券、广发证券、瓴先投资、江渡资本、星华基金、武岳峰科创、椿树资本、国中长城(天津)资管、众灏资本、海富投资、尚雅投资、国顺基金、弘毅远方基金、泽恒基金、弘康人寿、贵山基金（私募）、国稷君安、临港新片区管委会、上海临港新片区私募基金、财联社、同花顺、湖南星华基金、东北证券、璞远资产、科创安徽、钦沐资产、盛博证券、红杉中国、Artisan Partners、VS Partner。
会议时间	2023年11月16日-11月17日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黎翠綾 企划协理 曹宗野 证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题 1、请问公司在降低成本方面有哪些举措？</b> 回答：公司一直注重降低成本，通过加强技术研发、优化生产流程、引进国产设备、加强供应链管理等方式，来降低生产成本，提高利润率。</p> <p><b>问题 2、请问公司 OLED 产品的研发进度？</b> 答复：在新产品方面，公司 40nm 的 OLED 驱动芯片已经开发成功并正式流片。</p> <p><b>问题 3、OLED 替代 LCD 的趋势明显吗？</b></p>

	答复：OLED 目前在手机端的渗透率比较高，预计后续会进一步提升，但 OLED 目前在使用 LCD 的中大尺寸面板终端产品上的渗透率较低。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 20 日